ILC 用超伝導加速空洞の量産化に向けた製造の研究

佐伯 学行*

Studies on the Mass-Production Fabrication of ILC Superconducting RF Accelerator Cavity

Takayuki SAEKI*

Abstract

We had been constructing a new facility for the fabrication of superconducting RF cavity at KEK from 2009 to 2011. In the facility, we have installed a deep-drawing machine, a half-cup trimming machine, an electron-beam welding machine, and a chemical etching room in one place. We started the studies on the fabrication of 9-cell cavity for International Linear Collider (ILC) using this facility. The studies are focusing on the cost reduction with keeping high performance of cavity, and the goal is the establishment of mass-production procedure for ILC. We already finished the fabrication of two 9-cell cavities in this facility. This article reports the current status of the studies.

1. はじめに

インターナショナルリニアコライダー(ILC) は、全長31kmの直線トンネルの両端から電子 と陽電子のビームを加速し、中央の衝突点に設置 した測定器によって、電子・陽電子の衝突による 物理現象を観測するための装置である.図1に ILCの概要を示した.

ILCにおいて、電子(または陽電子)ビームを 加速する主ライナックは、超伝導加速器によって 構成されている。その最小構成単位は、図1の左 中央に描かれている約1mの超伝導9セル加速 空洞である。ILCでは、約16,000台の超伝導9 セル加速空洞を横型のクライオスタット内に設置 し、液体へリウムで温度2Kに冷却した状態で運 転を行う。

図2に、ILCの主ライナック超伝導加速器の仕様と超伝導加速器を構成するクライオモジュールの概観とその構成要素である超伝導9セル空洞の概観を示した.ILCの主ライナックでは、運転時の平均加速勾配として31.5 MV/m が必要であるが、ILC Technical Design Report¹⁾では、空洞 生産後の空洞受け入れ性能検査における合格加速 電界を28 MV/m とし、さらに、その生産におけ る「歩留まり」として 90%を仮定している. 設 置に必要な超伝導 9 セル空洞の数は約 16,000 台 であるが,歩留まりとして 90%を仮定すると, 約 16,000 台の 1.1 倍,すなわち,約 17,600 台 の空洞を生産する必要がある. ILC の主線形加速 器とほぼ同様の超伝導線形加速器を持ち,現在そ の建設を行っている Euro-XFEL の規模は,空洞



図1 インターナショナルリニアコライダー (ILC)の概 要.31 kmの直線トンネル内の両翼に超伝導加速 器が設置され、その中央には測定器が設置されて いる.加速器によって両翼から加速された電子と 陽電子を測定器の置かれた中心で衝突させ、生成 された粒子を精密に観測することができる.

^{*} 高エネルギー加速器研究機構 KEK, High Energy Accelerator Research Organization (E-mail: takayuki.saeki@kek.jp)

の生産数として約800台であることを考えると、 ILC の生産規模は正に桁外れに大きいと言える. しかし、Euro-XFELの生産期間が2年間である のに対し、ILCでは5年間であること、生産はア メリカ、欧州、アジアの3領域で行われることを 考慮すると、年間かつ一領域で必要な生産規模は、 Euro-XFELの3倍程度であることが解る. さらに, LHCで発見されたヒッグス粒子の質量が約 125 GeV であったことから, ILC は第一期の実験 を衝突エネルギー250 GeV で開始し, 第2 期に おいて 500 GeV とする案が検討されている. こ の場合、第一期の空洞の生産規模は約9,000台 となり、年間かつ一領域で必要な生産規模は、約 600 台となり, Euro-XFEL の年間生産台数 400 台の1.5倍となる. これは現在の技術で十分に実 現可能な規模である.

ここで注意すべきことは、Euro-XFELの運転 加速勾配は23.5 MV/mであり、ILCの運転加速 勾配31.5 MV/mを達成するには、更なる研究開 発が必要ということである.近年の研究における ILC空洞の生産歩留まりは、世界平均で約94% を達成しているが、まだ空洞の統計数が十分とは いえない.また、実際のILC建設の際には、更 なるコスト削減が必要である.このような状況に おいて、KEKでは、2009年から新たに空洞製造 施設(Cavity Fabrication Facility / CFF)の建設 を行ってきた.この施設では、超伝導加速空洞の 製作のために必要な機器、すなわち、プレス機、 旋盤、化学研磨室、電子ビーム溶接(Electron Beam Welding / EBW)機などが1ヵ所に集約設

SCRF Industrialization required for ILC



図2 ILC 主線形加速器の仕様(左). 超伝導加速器を構成するクライオモジュールの概観(右下)とその構成要素である超伝導9セル空洞の概観(右中央).

24 J. Particle Accelerator Society of Japan, Vol. 11, No. 3, 2014 — 162 —

置されている. 我々は, この施設を使用して, 2009 年から ILC のための超伝導 9 セル空洞の製 作の研究を行っている. この研究は, 特に ILC で の超伝導 9 セル空洞の量産における高い歩留まり とコスト削減に焦点を絞って行われている.

2. 空洞製造施設の機器

図3に、新しく建設した空洞製造施設(CFF) に設置した主な装置の写真を示した.

もっとも重要な装置は電子ビーム溶接(EBW) 機である. 超伝導 9 セル空洞は純ニオブ製である が、すべてのニオブ部品の溶接組立をこの装置に よって行う. 電子ビーム溶接機は, 溶接を行う部 品をチェンバー内に入れた後、チェンバー内を真 空引きして空気を排除した環境にしてから、電子 ビームによって接合部の溶接を行う. これは、溶 接部に酸素や窒素などの異物が混入すると空洞の 超伝導性能が劣化するためである.また、溶接を した継ぎ目、いわゆるシーム部分においても空洞 内面は滑らかな面でなければならない. もしシー ム部に欠陥が発生すると、空洞内に高いエネル ギーの電磁波を蓄積した時に超伝導状態を破るク エンチの原因となってしまう. このため, 溶接時 の電子ビームの電流や電圧などを適切に選んで溶 接する必要がある.プレス機は、9セル空洞のセ ル部(後述)に使われるカップと呼ばれるお椀状 の部品をニオブ円盤から深絞りにより製造する. プレスされたカップの開口部の端部は、縦型旋盤 によって精密に機械加工される。機械加工された

EBW room Installation of FBW machine started from April 2011 and finished in July 2011. Piloshing room Located in on place: Very important for QA. III Measuring system for half-cell shape (Under developing) Vertical lathe for Press machine Inspection equipment for Nb surface (servo control) half-cell trimming

Main Equipment of Cavity Fabrication Facility

 図3 空洞製造施設(Cavity Fabrication Facility / CFF) に設置された主な製造装置の写真.電子ビーム溶 接(EBW)機,化学研磨室,プレス機,縦型旋盤, 部品の精密形状測定器などが設置されている. 部品は, 機械油などで汚れているため, 化学研磨 室においてフッ酸, 硝酸, リン酸の混合液にて化 学研磨され, 純水で洗浄した後に乾燥する. この ように, 清浄な状態にある部品を, 電子ビーム溶 接機で組立溶接する. また, 製造した部品の寸法 測定をする装置や, 部品表面を観察する顕微鏡な ども設置されている. これらの装置は, Class 100,000のクリーンルーム(19 m × 14 m × 5 m) 内に集約されている.

空洞製造施設(CFF)においては,空洞製造の ための材料,すなわち,純ニオブの板材やパイプ 材などを施設内に搬入した後は,施設内において すべての空洞製造工程,すなわち,材料の加工か ら空洞の最終組み立て作業までを一貫して行うこ とができる.超伝導空洞の製作においては,部品 溶接の作業時に,ニオブ以外の異物が混入するこ とで超伝導性能が劣化するため,クリーンルーム 内の清浄な環境においてすべての製造工程が一貫 して行われることが高い歩留まりの達成において 非常に重要である.

3. 超伝導 9 セル加速器空洞 KEK-00 号機 (高調波減衰器無)の製造

3.1 KEK-00 号機の主要な部品

空洞製造施設の装置設置作業は,2011年7月 におおよそ完了した.しかし,それに先立って, 超伝導9セル空洞 KEK-00号機の製作を,2010 年の中ごろから,溶接作業を請け負う企業の工場 (ジョブショップ)で開始した.KEK-00号機の 製作では,製作工程を簡素化するために,複雑な 形状の高調波(Higher Order Mode / HOM)減衰 器(後述)と呼ばれる部品を省略した設計とした. 図4に,KEK-00号空洞の完成後の写真と,その 主な部品の写真を示した.

図4の中央に示した空洞の写真を見ると,その 中央部に9つのセルと呼ばれる膨らみ(もっとも 膨らんだ部分を赤道部と呼ぶ)がある.各セルの 膨らみは,空洞内に蓄積される1.3 GHzの電磁 波による定在波の腹に相当し,セル間のくびれ(ア イリスと呼ぶ)は定在波の節に相当する.空洞内 に入射された電子(または陽電子)ビームはこの 定在波によって加速される.図18に示すように, 空洞のセル部分は最終的にチタン管によって覆わ れ,加速器の運転時には,空洞の冷却のためにチ Fabrication of KEK-00 Cavity (w/o HOM)



図4 完成した KEK-00号(中央)と主な組立部品.空洞 内面を構成する部品は,超伝導特性を得るため全 て純度の高いニオブ金属で製作される.中央部は, カップと呼ばれるお椀状の部品を背中合わせに溶 接してダンベルと呼ばれる部品を作り,これを8 個接合して構成する.その両端にエンドプレート, エンドカップ,ビームパイプ等が接合される.

タン管とセル部分の間に液体ヘリウムが充填さ れ、空洞全体が超伝導状態となって電磁波を蓄積 する.このため、空洞の内面を構成するすべての 部品は、超伝導材料である純ニオブ材料で製作さ れる.純ニオブは比較的柔らかいため、硬さが必 要なフランジ部はニオブとチタンの合金が使用さ れている.KEK-00号機の製作では、図4の中央 下に示されたセンターセルと呼ばれる空洞中央の 部分は、ジョブショップにて溶接を行った.その 両端にあるエンドグループと呼ばれる部分は、空 洞製造施設(CFF)の電子ビーム溶接(EBW) 機の設置が完了した後、KEK/CFFにおいて溶接 を行った.

3.2 KEK-00 号機の製作と表面処理

センターセル部分を製作するため、まずは深絞り加工と旋盤加工によってカップ(あるいはハーフセル)を製作する.カップの底は開口になっており、2つのカップの底の開口部を溶接により接合して、ダンベルと呼ばれる部品を製作する.ダンベル部品の形状については、図4の左下の写真を参照されたい.8個のダンベル部品の開口部を溶接して接合することでセンターセル部が完成する.この溶接作業は、前述したように、ジョブショップにて行った.

図5に, CFF/KEK における KEK-00 号機のエ ンドグループの組立溶接作業の写真を示した.エ

-163 -



Assembly of End-group at CFF (KEK)

図5 KEK/CFFにおけるエンドグループの組立作業.溶 接前の部品を組み立てて治具で固定し,電子ビーム溶接(EBW)機のチェンバー内に入れ,電子ビームで溶接を行う.組立溶接後の電力インプットポート側のエンドグループ(右下)と電界モニター側のエンドグループ(左下)の写真.

ンドグループは部品を治具で拘束し,それらを電 子ビーム溶接(EBW)機のチェンバー内で回転 させながら電子ビームで溶接する.空洞の片方の エンド部には,ビームパイプに電力を入力するた めの電力インプットポート(枝管)があり,もう 片方のエンド部には,空洞内の電界をモニターす るための電界モニターポート(枝管)がある.図5 の下の2つの写真が,組立溶接後の電力インプッ ト側のエンドグループ(右)と電界モニター側の エンドグループの写真(左)である.

最後に、センターセル部の両端にある開口部に エンドグループの開口部を溶接して接合する.こ の溶接は、センター部の溶接と同じ条件で行われ るため、再度ジョブショップにて行った.最初に 電界モニター側のエンドグループをセンターセル 部に溶接し、この溶接作業は成功した.しかし、 電力インプット側のエンドグループをセンターセ ル部に溶接する作業中に、溶接部に穴が開いた. 図6の左上の写真がその穴を示している.穴が空 いた原因を正確に特定することは困難だが、接合 面に工場内でゴミが付着したために、溶接作業中 にそのゴミが高温でガス化して穴が開いた可能性 が考えられる.このような事例からも分かるよう に、超伝導空洞の製作時において、環境の清浄度 は非常に重要なポイントである.KEKの空洞製 Repair of 9-cell cavity KEK-00 in CFF/KEK



図6 ジョブショップにおけるセンターセル部とエンド グループの組立溶接作業中に空いた穴(左上)と その修復作業(右上と左下). KEK-00号機の電解 研磨による表面研磨作業(右下).

造施設(CFF)において,電子ビーム溶接(EBW) 機を含めたすべての機器をクリーンルーム内に設 置したのはこのような理由による.

さて、このセル部の穴を修復する作業は、CFF の EBW 機によって行った. 図6の右上の写真に 示したように、純ニオブ板材から純ニオブ片を穴 の形に切り出して、これを穴に埋め込み、再溶接 した.溶接により修復した個所の内面は、部分的 に研磨を行い、滑らかな状態として修復を完了し た.KEK-00 号機の製造に関する詳細は参考文 献2)を参照されたい.

図6の右下に、KEKの超伝導空洞テスト施設 (Superconducting accelerator Test Facility / STF)における, KEK-00 号機の表面処理作業(電 解研磨処理, Electro-chemical Polishing / EP) の写真を示した. KEK-00 号機に行われた表面 処理は、現在の KEK/STF における標準的な内 面処理の手順を適用した. 電解研磨処理(EP) により,内面を100 µm 研磨した後,脱脂洗浄 (Degreasing) と純水による高圧洗浄 (High Pressure Rinse / HPR) を行った. さらに焼鈍 (Annealing) を 750℃で 4 時間行い, 再度, 最 終電界研磨 (EP) を 20 µm 行った. その後, ビー ムパイプの開口部周辺をブラシにより洗浄し、脱 脂洗浄(Degreasing)を行った後に、純水による 高圧洗浄(HPR)を7時間行った. これらの内 面処理により、空洞内面は十分に滑らかかつ清浄
 な状態になる.次に、Class 10 のクリーンルー

ム内で,性能測定試験に必要なアンテナ類の取り 付け作業を行い,空洞内を真空引きしながら, 120℃で48時間のベーキングを行った.

3.3 KEK-00 号機の性能測定結果

図7に, KEKの超伝導空洞テスト施設 (STF) における, KEK-00号機の性能測定の結果を示した.

左下の四角のプロットは、温度4Kでの測定 データである.丸のプロットが温度 1.5-1.8 Kの 測定データで、最大電界は29 MV/m (Quality factor: $Q_0 = 9.5 \times 10^9$) に達した. 性能を制限 した原因は8番目のセルでのクエンチだった。白 抜きのデータはその時のX線の発生量を表して おり,約70 µ Sv/h に達した.これは,他の空洞 と比較して、それほど多くない値である。各セル に強度の違う電界を発生させるモード解析という 手法で測定を行ったところ,穴の修復を行った1 番目のセルの加速電界が 42.7 MV/m に到達して いることを確認した. これにより, 穴の修理は成 功し, 空洞性能に影響を与えなかったことが確認 できた.この結果は、ILCの受け入れ性能試験の 閾値である 28 MV/m をかろうじて上回るもの だった. 著者以外のスタッフ全員が9セル空洞の 製作はまったく初めてだったことや、途中の溶接 工程でセルに穴が空くなどのトラブルがあったこ とを考慮すると、まずまずの成果だったといえる.



図7 KEK/STF で行われた KEK-00 号機の性能測定の結果. 左下の四角のプロットは, 温度4 Kでの測定データである. 丸のプロットが温度 1.5-1.8 Kの測定データで, 加速電界 29 MV/m を達成した. また,特定のセルに高い電界を発生させるモード解析という手法により,穴の修復を行ったセルにおいて,電界が 42.7 MV/m に達することを確認した.

超伝導9セル加速器空洞 KEK-01 号機 (高調波減衰器有)の製造

4.1 KEK-01 号機の製作と表面処理

KEK-00 号機の縦測定の結果が,最大加速電界 = 29 MV/m だったこと,修復したセルは最大加 速電界 = 43 MV/m に到達していたことから, その製作方法に大きな間違いがないことが確認 できた. このため,我々は,次に高調波(Higher Order Mode / HOM)減衰器を持つ ILC 用の設 計形状の KEK-01 号機の製作を開始した.

図8に、空洞のエンド部にある高調波(HOM) 減衰器の構造を示した.エンド部には、電力の入 力やモニターのためのポートの他に、高調波 (HOM)減衰器と呼ばれる部品が必要である.ビー ムは1.3 GHzの電磁波で加速されるが、ビーム が空洞内を通過する時に、その高調波(HOM) を励起してしまう.この高調波(HOM)成分は、 ビームの加速を妨げるため、空洞外に吸い出して 減衰させる必要がある.これが高調波(HOM) 減衰器の機能である.これが高調波(HOM) 減衰器の機能である.これが高調波(HOM) 減衰器の機能である.これが高調波(HOM) 減衰器の機能である.これが高調波(HOM)

例えば、図8の右下に示した複雑な形状の部品は、 通常、ニオブ材からの削り出し加工で製造するた め、数時間を要する.これに対し、我々は図9に 示したように、ニオブ材料をウォータージェット



図8 空洞のエンド部にある高調波(HOM)減衰器の構造(右上).高調波(HOM)減衰器の外導体カッ プ部品の形状(左下)と内導体アンテナ部品の形状(右下).

-165 -



Fabrication of HOM antenna by water-jet cutting and press-forming for KEK-01

図9 高調波(HOM)減衰器の部品の新しい加工方法.内 導体アンテナ部品をウォータージェットカットと プレスにより製造し,外導体カップ部品を新たな 先進深絞り法により1回の深絞りで製造した.

カッターによって切り出し、それをプレス加工す る方法を研究している.ウォータージェットカッ ターでの切り出しに要する時間は10分間程度で あり、さらにプレス加工は数秒間で完了する. こ のため、製造時間が大幅に短縮されて、コストの 削減が期待できる.図9に、この方法により製作 した高調波(HOM)減衰器の内導体アンテナの 写真を示した。図8の左下にその部品形状を示し た高調波(HOM)減衰器の外導体カップは,通常, 複数回の深絞りで製作するが、我々は新たな先進 プレス絞り加工方法により、1回の深絞りで製作 する方法を開発した. これらの内導体アンテナと 外導体カップを電子ビーム溶接で接合して製作し た高調波(HOM)減衰器の写真を図9の右下に 示した³⁻⁵⁾. KEK-01 号機は、この方法で製作し た高調波(HOM)減衰器を組み込んだ.

また,量産という観点では,溶接の工程でも工 夫の余地がある. 図10は,センターセル部とエ ンドグループの溶接において,空洞姿勢と電子 ビームの方向について2つの可能なパターンを示 している. 左の写真は,空洞を水平に設置して回 転しつつ,電子ビームを上から下に向けて照射し て溶接する場合である. 右の図は,空洞を垂直に 設置して回転しつつ,電子ビームを水平に照射し て溶接する場合である.

溶接前にセンターセル部とエンドグループ部品 を仮組するので,空洞を水平に設置する場合は, 重力で接合部が離れるような力が働く.これに対

Configuration choice of cavity attitude and gun position



図10 空洞を溶接する時の空洞姿勢と電子ビームの方向についての考察.空洞を横にして回転し,電子ビームを垂直に照射する場合は,重力で空洞部品が離れる可能性があるため,空洞組立治具のセットアップが複雑になる.これに対し,空洞を縦にして回転し,電子ビームを横に照射する場合は,重力で空洞部品が密着するため,セットアップは比較的容易である.

し、空洞を垂直に設置する場合、積み重ねるだけ なので重力に対して自然な設置姿勢となり、組立 作業は比較的容易である。KEK-00 号機では、ジョ ブショップの電子ビーム溶接機の電子銃の方向が 垂直であったため、空洞を水平に設置する方法を 採用した.しかし、量産においては、作業の単純 さは、直接的にコストやクオリティーコントロー ルに反映されるため、我々は KEK-01 号空洞の製 作では空洞を垂直に設置する方法を選択すること にした.ただし、この場合、電子銃を EBW 装置 の天井から横側面の壁に移動設置し、電子ビーム の方向を水平にする必要がある.この時、電子ビーム が垂直の場合と比べて、溶接時の金属溶融部の 様相が違ってくるため、適切な溶接シームを形成 するビームパラメーターの探索が必要となった.

図11に、電子ビーム溶接における、電子ビームの方向と溶接部品面の配置、さらに、電子ビームの移動方法に関して様々な組み合わせを示した. KEK-00 号機のセル赤道部の溶接は図11の左から1番目の組み合わせ、KEK-01 号機のセル赤道部の溶接は図11の左から2番目の組み合わせに相当する. 様々な溶接条件による溶接シーム形状の傾向に関する解説に関しては参考文献6)を参照されたい.

さて、電子ビーム溶接において適切な溶接シー

ムを形成するための条件探索に関して説明をす る.図12は、ニオブ板の試験片による溶接パラ メーターの探索の例を示している.図の右側に電 子銃とニオブ板の位置関係と電子ビームのフォー カスパターンが示されている.右上の図は、電子 ビームの焦点がニオブ板の上にある場合、右下の

Studies on EBW parameter



For more details of studies on EBW parameters , see following presentation. ID: 3364 - WEPWO015 / 15th May (Wed.), poster session by T. Kubo (KEK): Title: Electron Beam Welding Parameters for High Gradient Superconducting Cavity

図11 電子ビーム溶接における,電子ビームの方向と 溶接部品面の配置,さらに,電子ビームの移動 方法に関する様々な組み合わせがある. 図は焦点がニオブ板の下にある場合を示してい る. 左のプロットの横軸は電子ビームの電流を表 し、縦軸は電子ビームをフォーカスする電磁石の 電流の大小を表している.縦軸が0の時が電子 ビームのフォーカスがニオブ板と重なる場合に相 当するように表記している。さて、電子ビームの フォーカス電磁石の電流を上げるとフォーカス点 がニオブ板から離れていくため、ニオブ板には広 がってエネルギー密度が低いビームが当たる. こ のため、ニオブ板は比較的広い領域で表面部分が 溶けるだけで裏面まで溶けないという現象が起き る. 逆にフォーカス点がニオブ板に近すぎると絞 られたビームによって狭い領域が深く溶融するた め、極端な場合は穴が空いてしまう、よってその 中間の程よいフォーカス電流を選ぶと滑らかな溶 接シームが得られる.図12のプロットでは、よ い条件が緑の点で示されている. さらに、空洞の 電子ビーム溶接において通常の溶接と違う特殊な 点は, 空洞の外面から電子ビームを照射して, 溶 接シームの内面がスムーズになる条件が求められ ることである、これは、電磁波が蓄積されるのは、



図12 ニオブ板を用いた電子ビーム溶接の条件探索.右上の図は、電子ビームの 焦点がニオブ板の上にある場合、右下の図は焦点がニオブ板の下にある場 合を示している.左のプロットの横軸は電子ビームの電流を表し、縦軸は 電子ビームをフォーカスする電磁石の電流の大小を表している.緑の点で 示されているのが良い溶接ができる条件.

空洞の内側であり,空洞の内表面の欠陥が超伝導 状態を破る原因となるからである⁷⁷.

KEK-01 号機の溶接においては、すべての溶接 個所について、上記のように、ニオブ板の試験片 を使用して、様々にパラメーターを変えて適切な 条件を探索してから溶接を行った.その結果、 KEK-01 号機は、すべての溶接において失敗するこ となく、2014 年の3月に製造を完了した(図13).



図 13 完成した KEK-01 号機と製作スタッフの写真.

KEK-01 号機の表面処理は,KEK-00 号機と同 様に,現在の KEK/STF における標準的な内面処 理の手順を適用した.

4.2. KEK-01 号機の性能測定結果

図 14 に, KEK の超伝導空洞テスト施設(STF) において 2014 年 5 月に行われた, KEK-01 号機 の性能測定の結果を示した.

左下の四角のプロットは、温度4Kでの測定 データである.丸のプロットは温度1.5-1.8Kの 測定データで、最大電界は36 MV/m (Quality factor: $Q_0 = 6.1 \times 10^9$) に達した.性能を制限 した原因は1番目と6番目のセルでの発熱だっ た.白抜きのデータはその時のX線の発生量を 表しており、約1 mSv/h に達した.これは、高電 界を達成した他の空洞と比較して、それほど多く ない値である.この結果は、ILCの受け入れ性能 試験の閾値である28 MV/mを大きく超えるもの であった.よって、KEK-01号機に取り入れられ た数々の先進的な空洞量産化に向けた製造方法は、 原理的には全く問題が無いことが実証された⁸.



Results of 1st vertical test of KEK01 cavity

図 14 KEK/STF で行われた KEK-01 号機の性能測定の結果. 左下の四角のプ ロットは,温度4 Kでの測定データである. 丸のプロットは温度 1.5−1.8 K の測定データで,加速電界 36 MV/m を達成した.

5. 空洞量産化のための治具設計

空洞の製作と並行して、ILC における空洞の量 産を想定して, 空洞部品や空洞の溶接を効率的か つ低コストで行うための部品ローダーなどの設計 研究を行っている. 電子ビーム溶接においては. 実際に部品を溶接している時間は、長くても数分 である. 一方, 溶接部品を電子ビーム溶接機のチェ ンバー内に設置して、真空引きを行う作業に約 30分を要する. その後, 電子ビームのアライメ ントと実際の溶接に約30分を要する。溶接され た部品は高温になっているため、そのまま大気中 に搬出すると酸化して超伝導特性が劣化する. こ のため、部品の温度が100℃以下に低下するまで 待つ必要があり、これに約30分を要する.この ため、1ヵ所の溶接をするたびに部品の出し入れ を行っていると非常に効率が悪く、コストが高く なってしまう.

図 15 に、ダンベル部品を1回の真空引きで大量に溶接するダンベル部品ローダーの概念設計図を示した。図の左にある大量のダンベル保持治具から1つのダンベルを遠隔操作で掴み取って、真空チェンバー中央の溶接位置に移動し、順次、自動的に溶接を行っていくことを想定している。 図 15 の右下に、既に製作して試験を行っている小型のダンベル部品ローダーの写真を示した。

また,同じ観点で,8個のダンベル部品と2個 のエンドグループを治具で固定して,9つの接合 部を連続的に溶接すれば大変効率が良い.チェン バー内部に複数本の空洞を入れることができると

バー内部に複数本の空洞を入れることができると Design of loader for multiple dumb-bells Pumping time (~30 min.) and cooling time (~30 min.) are duplicated in EBW processes. e-gun on side 更に効率が上がる. このコンセプトを基にした空 洞リボルバー治具の設計概念図と,実際に製作し た空洞リボルバー治具の試作機の写真を図 16 に 示した.

これらの量産用治具を使うことによって、一日 に複数台の空洞を製造することを目指している.

6. 空洞製造工場のシミュレーションの研究

CFFでは、実際の空洞の製作から得られたデー タから、ILCの空洞製造工場を建設した場合に、 どのような生産ができるかをシミュレーションす る研究を企業と共同で行っている. 図17 はその 研究で想定した工場内の機器のレイアウトを示し ている. この場合、EBW 機を2台(図の左上) 使用している. また、作業者の配置、シフト構成、 ガントチャートなどをシミュレーションで検討し た結果、この規模で、2,650 台の空洞を5 年間で 製造できるという結果が得られた.

7. 高圧ガス保安法について

図 18 に,ILC の超伝導空洞をどのように液体 ヘリウムで冷却するかを示した.空洞中央のセル 部と外側のジャケットと呼ばれるチタン管との間 に液体ヘリウムが供給・充填され,これにより空 洞は温度2Kに冷却される.

さて、日本における高圧ガス保安法では、この 液体ヘリウムは高圧ガスであるため、それを充填 する空洞とジャケットの間の空間は高圧ガス容器 となる.従って、もし ILC を日本に建設する場合、



Design of 9-cell cavity fixture for EBW machine

図15 電子ビーム溶接における量産化を想定したダンベル 部品ローダーの概念設計図と小型試作機の写真.

mbbells are loaded inside the EBW chamber at cnce and the

Is will be done continuo

Proto-type of four-dumbbell loade

usly after pumping down

図 16 電子ビーム溶接における量産化を想定した空洞リ ボルバー治具の概念設計図と試作機の写真.







図18 ニオブで製作された超伝導空洞は、ジャケットと 呼ばれるチタン管で囲まれ、空洞とジャケットの 間に液体へリウムが充填される。液体へリウムは 高圧ガスであるため、それを充填する空洞とジャ ケットの間の空間は高圧ガス容器となる。このた め、日本における高圧ガス保安法に順守した空洞 の製造が必要である。

空洞の製造は日本の高圧ガス保安法を順守した方 法をとらなければならない.具体的には,容器部 分の溶接方法や耐圧シミュレーションなどを高圧 ガス保安協会に製造前に申請して製造許可を得て から製造し,更に16,000台の1台1台に対する 圧力試験を高圧ガス保安協会の立会のもとに実施 する必要がある.これは,本来,高圧ガスを取扱

う施設において事故を起こさないための仕組みで あるから、当然、通らねばならない道ではあるが、 この申請に関する事務処理と圧力試験の実施は大 変な労力を伴い、もちろん、ILC のコストにも影 響を与える.国内の研究者や企業にとっても厄介 なことであるが、国外の研究者と企業にとっては さらに日本語と日本の法律順守が大きな壁になり 得る. このため、CFF において空洞を高圧ガス 保安法に順守して製造し、これを高圧ガス保安法 の下で KEK/STF においてクライオモジュールに 組み込んで運転することで、研究者がこの処理手 順をすべて理解し経験することを目指している. これは、新規に空洞製造に参入する企業や、外国 の企業が ILC に空洞を設置する際に、KEK/CFF が高圧保安法に順守した空洞の製造をガイドする ための準備となる.

8. まとめ

International Linear Collider (ILC) における 約 16,000 台の超伝導 9 セル空洞の量産化技術を 実現するため, KEK において空洞製造施設 (Cavity Fabrication Facility / CFF)を建設し,すべての 機器の設置を 2011 年 7 月に完了した. この施設 では,材料搬入後に行う空洞製作に必要な装置が

1ヵ所に集約して設置されている. ジョブショッ プと CFF において溶接作業を行って製作した超 伝導9セル空洞(高調波減衰器無)KEK-00号機 を KEK/STF にて性能試験した結果,最大加速電 界 29 MV/m を達成した. これに引き続き, 量産 化に適した製造方法を取り入れ、かつ、すべての 製作工程を CFF 内で行った超伝導 9 セル空洞 (高 調波減衰器有)KEK-01 号機の製作を 2014 年 3 月に完了した. この KEK-01 号機を KEK/STF に て性能試験をした結果,最大加速電界 36 MV/m を達成した、また、空洞製造の量産化を想定した 製造治具の研究開発や実際の ILC 空洞工場のシ ミュレーション研究なども並行して進めている. 今後、高圧ガス保安法に順守した製造方法で空洞 の製作を行い、その空洞を横型のクライオスタッ ト (クライオモジュール) に組み込んで, KEK/ STF において運転を行うことも計画している.

LHC におけるヒッグス粒子の発見に続いて, ILC の Technical Design Report (TDR)¹⁾ が完成 し, ILC 実現に対する期待が日々高まっているの を感じる今日この頃である.このような状況で, ILC の実現において最も難関といわれている超伝 導空洞の量産化について,一刻も早く確固とした 目途をつけ,その実現にまた一歩近づくことがで きればと考えている.

9. 謝辞

CFFにおける空洞製造に関わったすべての方々 とSTFにおける空洞の内面処理と性能試験に関 わったすべての方々に感謝申し上げます.また, KEK 機構長 鈴木厚人先生,研究担当理事 岡田安 弘先生,LC 推進室長 山本明先生からは常に大局 的見地からのご指導をいただいております.そし て KEK 加速器施設長 生出勝宣先生,KEK 加速 器施設第6研究系主幹 山口誠哉先生,KEK 機械 工学センター長 山中将先生には,本設備の人員・ 予算・設備支援などの面で,多大なご支援をいた だいております.ここに深くお礼を申し上げます.

参考文献

1) ILC Technical Design Report (TDR), http://www. linearcollider.org/ILC/Publications/Technical-Design-Report; ILC Reference Design Report (RDR), http://www.linearcollider.org/about/Publications/ Reference-Design-Report.

- T. Saeki et al., "Study of the fabrication of superconducting 9-cell cavity for ILC at CFF/KEK", paper ID THPS089, 第9回日本加速器学会,大阪大 学, Aug. 2012.
- 3) Master thesis by F. Yasuda, the University of Tokyo, Japan, Jan. 2013.
- 4) K. Nohara et al., "Basic Experimental Studies on Advanced Press Forming of End Group Components with pure Nb for Superconducting Accelerator Cavity. – Application to HOM cup Trial Production –", in the proceedings of the 14th KEK Mechanical Engineering Workshop, KEK, Japan, June 2013; K. Nohara et al., "From the view point of material properties / metal formabilities of pure niobium", Workshop on SRF material Research -1, KEK, Japan, November 2013; N. Kawabata et al., "Research and Development Work on New Fabrication Process of End Group Component with Pure Nb for Superconducting Accelerator Cavity. -Aiming at It's Application to HOM Antenna on Experimental Phase for Mass Production -", in the proceedings of the 15th KEK Mechanical Engineering Workshop, KEK, Japan, June 2014.
- 5) Shinohara Press Service Co. Ltd. and Inter-University Research Institute Corporation High Energy Accelerator Research Organization: PCT/ JP2013/052516, WO2013/115401, "Method of manufacturing end-group components with pure niobium material for superconducting accelerator cavity".
- 6) T. Kubo et al., "Electron beam welding for high gradient superconducting cavity", WEPWO015, in the proceedings of IPAC13 at Shanghai, China, May 2013; T. Kubo et al., "Study on electron beam welding conditions for superconducting accelerating cavities", TUIOC06, in the proceedings of SRF2013 at Paris, France, September 2013; T. Kubo et al., "Inhouse production of a large-grain single-cell cavity at Cavity Fabrication Facility and results of performance tests", in the proceedings of IPAC14 at Dresden, Germany, June 2014.
- 7) K. Watanabe, H. Hayano and Y. Iwashita, "Cavity Inspection and Repair Technique", WEIOB02, in the proceedings of SRF2011 at Chicago, U.S.A, June 2011; Y. Iwashita, Y. Fuwa, H. Tongu, H. Hayano, "Update on Study of Welding Porosity in Nb EBW", TUP061, in the proceedings of SRF2013 at Paris, France, September 2013; T. Kubo, "Review on physics of the superconducting accelerating cavity and studies on electron-beam welding", in the proceedings of the 15th KEK Mechanical Engineering Workshop, KEK, Japan, June 2014.
- T. Saeki et al., "Studies of Fabrication Procedure of 9-cell SRF Cavity for ILC Mass-Production at KEK", WEPRI025, in the proceedings of IPAC14 at Dresden, Germany, June 2014.